

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر فصلنامهی کاربرد شیمی در محیط زیست

سال چهارم، شمارهی ۱۶ پاییز ۱۳۹۲، صفحات ۲۰–۱۷

مطالعه حذف فتو کاتالیتیکی آنتی بیوتیک سفتریاکسون در محلولهای آبی بااستفاده از نانوذرات TiO₂ تحت تابش UV میرعلی اکبریاوری دانشگاه آتاتورک ترکیه، ترکیه

kia.ali.yavari@gmail.com نسیم جباری دانشکده علوم پایه دانشگاه کارادنیز تکنیک ترکیه، ترکیه

چکیدہ

در این مقاله تخریب فتوکاتالیزوری آنتی بیوتیک سفتریاکسون در محلولهای آبی شامل TiO₂ تحت تابش نور UV گزارش شده است. همچنین عوامل مؤثر بر واکنش فتوکاتالیزوری از جمله غلظت آنتی بیوتیک، غلظت TiO₂ و مقدار H مورد بررسی قرار گرفته است. برای پیگیری روند تخریب از اسپکتروفتومتری دو شعاعی UV/Vis بهره گرفته شده است. نتایج نشان دادند که شرایط بهینه برای تخریب آنتی بیوتیک سفتریاکسون با غلظت ۲۰۰ مقدار P۰۰ mg از TiO₂ و H برابر ۵ هست. تحت تاثیر بهترین شرایط عملیاتی، تخریب کامل آنتی بیوتیک از محلول آبی در مدت ۹۰ دقیقه صورت می گیرد.

كليدواژه: تخريب فتو كاتاليزورى، آنتى بيوتيك، سفتريا كسون، 20/TiO

مقدمه

افزایش جمعیت و پیشرفت سریع صنایع پزشکی و صنعتی با یک مشکل بسیار مهم تحت عنوان آلودگی محیطزیست همراه شده است. در این میان آنتی بیوتیک های حاصل از پسابهای کارخانجات داروسازی و بیمارستان ها، به دلیل استفاده بسیار آنها، سهم فراوانی را به خود اختصاص داده-اند. این ترکیبات با جذب شدن در زمین، به تدریج وارد آبهای زیرزمینی و در نهایت آب آشامیدنی انسان ها می-گردنــد[۱]. فر آینــدهای فتو کاتـالیزوری بــهعنـوان یـک جای گزین ساده و کمهزینه برای روش های متداولی همانند ازوناسيون و كلريناسيون براي حذف آلاينده ها (آنتي-بیوتیکها)، به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. به علاوه، عدم استعمال مواد سمی در این روش یکی از مزاياي كاربرد آن براي حفظ محيط زيست هست [٢]. اساس واکنش های فتو کاتالیزوری به این ترتیب است که اگر ذرات نیمه رسانا با انرژی تابش بالاتر از انرژی شکاف-شان مورد تابش قرار بگیرند جفت الکترون پرانرژی و حفره تشكيل مي شود كه اين جفت الكترون- حفره توليد شده با توليد راديكال هاي آزاد، آغاز گر واكنش هاي اكسيداسيون و احیا هستند که در نهایت منجر به معدنی سازی ترکیبات آلی آلاینده ها می گردد. یکی از مهم ترین نیمه رساناهای شناخته شده TiO₂ هست، که یک نیمه رسانای ارزان قیمت، در دسترس، غیر سمی و با کارایی بسیار بالا است [۳،۴]. هدف از این تحقیق، تعیین شرایط مطلوب و بررسی تأثیر برخى از پارامترهاى مؤثر بر تخريب فتوكاتاليزورى آنتى-بيوتيك سفترياكسون (غلظت آنتي بيوتيك ، غلظت TiO₂ و مقدار pH) هست.

شرح آزمایش محلول مادر آنتی بیو تیک به صورت هفتگی با غلظت ^۱- ۱ gL تهیه گردید. برای بررسی سینتیک تخریب، غلظت های متفاوتی از سفتریاکسون و TiO2 تهیه و به مدت نیم ساعت در تاریکی قرار گرفت. سپس مخلوط حاصل در معرض تابش دهی لامپUV (۵۷ ، mat =۲۵۴ مسل) قرار گرفته و نمونه برداری با استفاده از یک سرنگ، در فواصل زمانی ۱۰ دقیقه انجام پذیرفت. غلظت آنتی بیو تیک، بعد از جداسازی فتو کاتالیست از محلول، به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر UV/Vis در طول موج (۲۹ =۰۰۹ (۸۰



تأثیر غلظت TiO₂ تأثیر غلظت TiO₂ برای بررسی این پارامتر غلظت های متفاوتی از -TiO₂ P25(از ۲۰۰ تا ۶۰۰ mg) در شرایط غلظت ۲۰۰ از آنتی بیو تیک و ۵/۵ = pH مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان دادند که در میان غلظت های مورد بررسی، مناسب-ترین شرایط برای تخریب ۶۰۰ mg هست (شکل ۲).



شكل۲ : تخریب فتوكاتالیزوری سفتریاكسون توسط غلظتهای مختلف فتو كاتالبزور TiO2

تأثير غلظت آنتى ييو تيك

غلظتهای متفاوتی از آلاینده در محدوده ۲۰ mg ۲۰ تا ۶۰ mg، درشرایط ثابتی از دیگر پارامترهای عملیاتی (غلظت TiO₂ برابر ۴۰ mg و ۵/۵=pH) مورد بررسی قرار گرفت. چنانچه از شکل ۳ معلوم می گردد با کاهش غلظت آلاینده آنتی بیو تیک، روند واکنش تخریب سریع تر می گردد.



شكل٣: تاثيرغلظت آنتيبيوتيك درشرايط مطلوب

تأثیر pH تحت شرایط ثابت ازغلظتهای آنتیبیوتیک و TiO₂، واکنش تخریب فتوکاتالیتیکی آلاینده آنتی بیوتیک در pH های مختلف درمحدوده ۳ تا ۹ مورد بررسی قرار



شكل ۴. تأثير pH محلول بر روى واكنش فتو كاتاليتيكي

یافتهها و بحث

به طور کلی کاربرد تصفیه فو تو کاتالیزوری در تخریب آنتی -بیو تیک سفتریا کسون می تواند به عنوان یک موضوع جالب و فرآیند جای گزین در واحدهای مرسوم موجود، مطرح گردد. تخریب آنتی بیو تیک سفتریا کسون در محلول آبی به وسیله فتو کاتالیزور TiO₂ تحت تابش دهی نور C-UV مطالعه گردید. نتایج این تحقیق بطور واضح نشان می دهد که کاتالیزور P25-TiO₂ در حضور نور UV بر تخریب آنتی بیو تیک سفتریا کسون مؤثر بوده و Hq تأثیر مهمی بر سرعت فرآیند تخریب دارد. مکانیسم واکنش با مشار کت مستقیم حفره ها و رادیکال های هیدرو کسیل (°O) اتفاق می افتد. بیش ترین تخریب در 5 = Hq به دست آمده است.

مراجع

[1] X.Wang. C Neff. E. Graugnard, Y. Ding, J.S. King, LA. Pranger, R. Tannenbaum, Z.L. Wang, C.Summers. Photonic crystals fabricated using patterned nanorod arrays. Advanced Materials 17 (2005) 2013.

[2] D. Ramirez. H. Gomez. D. Lincot. Polystyrene sphere monolayer assisted electrochemical deposition of Zno nanorods with controllable surface density. Electerochemical Acta 55(2010)2191.

[3] X. Ling, N. Jayaraju, C. Thambidurai, Q. Zhang, J.L. Stickney. Controlled electrochemical formation of GexSbyTez using atomic layer deposition (ALD). Chemistry of Materials 23(2011)1742.

[4] B. N. IIIY. B. Ingham. M.P. Ryan. Effect of supersaturation on the growth of zinc oxide nanostructured filims by electrochemical deposition. Crystal Growth and Design 10(2010) 1189.

[5] X. Hu. Y. Masuda. T.Ohji. K.Kato. Dissolution-

recrystallization induced hierarchical structure in ZnO: bunched roselike and core-shell-like particles. Crystal Growth and Design 10(2010)626.